

工业和信息化部人才交流中心

工信人才〔2023〕133号

关于第七届全国大学生集成电路创新创业大赛 举办“职业技能赛项”的补充通知

各有关院校：

我中心主办的2023年第七届全国大学生集成电路创新创业大赛已经启动。为推进职业技能人才培养，经研究决定，增设职业技能赛项，现将有关事项补充通知如下。

一、组织架构

主办单位：工业和信息化部人才交流中心

承办单位：江苏信息职业技术学院

协办单位：中国职业教育微电子产教联盟、苏州芯产教科技有限公司

杯赛单位：北京华大九天科技股份有限公司、深圳市紫光同创电子有限公司、北京曾益慧创科技有限公司、北京信诺达泰思特科技股份有限公司、紫光教育科技有限公司

运营单位：北京智芯国信科技有限公司

二、参赛要求

本赛项参赛对象为微电子技术、集成电路技术、电子信息工程技术以及相关专业的中高职学生，职教本科和应用型本科在校学生。

赛项采取注册参赛的形式，学生自行组队（可跨校组队），每个团队1—3人，每队指导教师1—2位，报名表需要学校或学院盖章。

赛项详细内容，将在全国集创赛官网（<http://univ.ciciec.com>）的职业技能赛项和大赛微信公众号（全国大学生集成电路创新创业大赛）上进行更新，请各参赛团队及时关注。为做好学生参赛和组织工作，建议各参赛院校选派一名老师负责与大赛组委会的日常联络（请填写附件内容），参赛学生添加赛事通知群（QQ群：862992620）。

三、赛道与杯赛题目

本赛项根据职业技能人才需求划分为不同赛道，分为集成电路设计赛道、半导体测试赛道、集成电路制造与封测赛道、集成电路应用赛道。赛道下设立企业杯赛，本届杯赛及内容方向安排如下，赛题详情在赛项官网公布。

1.集成电路设计赛道（模拟芯片版图设计方向）：

华大九天职业技能杯；

2.集成电路测试赛道（芯片测试方案与实操方向）：

曾益慧创职业技能杯、信诺达职业技能杯；

3. 集成电路制造赛道（集成电路制造工艺方向）：

紫光教育职业技能杯；

4. 集成电路应用赛道（FPGA 应用方向）：

紫光同创职业技能杯。

四、赛制安排

（一）比赛阶段

本届大赛设置初赛和全国总决赛两个环节（如杯赛有特殊要求，以杯赛要求为准）。

（二）评选办法及奖项设置

1. 初赛阶段

初赛评审工作由杯赛企业技术专家开展。企业专家根据学生提交的作品，进行线上技术评分。组委会根据企业技术评分，确定入围下一阶段比赛的团队名单，并在大赛官网和微信公众号公布。

2. 全国总决赛阶段

总决赛评审工作由组委会组织专家进行现场技能比赛和评审。组委会根据团队综合成绩，确定全国总决赛获奖名单并在大赛官网和微信公众号公布，全国总决赛奖项设置如下：

总决赛参赛团队奖：各杯赛均设置全国总决赛一、二、三等奖和优秀奖，组委会将为所有获奖团队颁发电子版获奖证书。

一等奖团队奖励 3000 元人民币（税前）或等值奖品；

二等奖团队奖励 2000 元人民币（税前）或等值奖品；

三等奖团队奖励 1000 元人民币（税前）或等值奖品。

总决赛优秀指导教师奖：一、二、三等奖团队的指导教师，可获得大赛组委会颁发的“优秀指导教师”电子版证书。

总决赛优秀组织奖：对踊跃参赛、组织有力、成绩优秀的院校颁发“优秀组织奖”。

五、赛程安排

1. 团队报名：2023 年 6 月 20 日—2023 年 7 月 15 日；

2. 作品设计：2023 年 6 月—7 月；

3. 初赛作品提交截止：2023 年 7 月 31 日；

4. 初赛评审：2023 年 8 月初；

5. 全国总决赛：2023 年 8 月底，无锡市；

各赛程环节的准确时间、地点将另行通知，请各参赛团队及时关注大赛官网和微信公众号。

六、大赛组委会联系方式

谢老师，13261000130；张老师，010-68208714

咨询邮箱：icbaoming@miitec.org.cn

附件：参赛院校联络信息表

工业和信息化部人才交流中心

2023 年 6 月 15 日



附件

参赛院校联络信息表

为便于参赛院校单位组织赛事工作，建议指定一名老师作为赛事联络人。该联络人主要负责赛事通知、宣传等日常工作，可向组委会申请查看所在学校报名、参赛、获奖情况。

学校名称			
学院名称			
赛事联络人			
姓名	职务	个人电话	邮箱

注：

1. 如该校多个学院或校区独立管理，每个学院/校区可单独设置赛事联络人；
2. 请将表格填写完整，打印后加盖学校或学院公章，扫码或点击链接提交。
3. 链接：<https://xinrenlei.mikecrm.com/f30X1zX>



(盖章处)